

2020-2026年中国手机设计 市场深度分析与投资战略报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国手机设计市场深度分析与投资战略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202008/180537.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2020-2026年中国手机设计市场深度分析与投资战略报告》共十章。首先介绍了手机设计行业市场发展环境、手机设计整体运行态势等，接着分析了手机设计行业市场运行的现状，然后介绍了手机设计市场竞争格局。随后，报告对手机设计做了重点企业经营状况分析，最后分析了手机设计行业发展趋势与投资预测。您若想对手机设计产业有个系统的了解或者想投资手机设计行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 手机设计行业发展分析

第一章 手机设计发展概况

第一节 手机设计的定义与特点

一、手机设计的定义

二、手机设计的特点

第二节 手机设计与制造过程

一、手机设计的工作流程简述

二、手机的设计流程

三、手机测试项目

第二章 中国手机设计产业现状

第一节 手机设计行业发展分析

一、手机设计行业现状

二、我国手机设计水平分析

三、手机设计行业风向

四、手机设计利润分析

五、手机设计行业发展策略分析

第二节 手机设计公司现状

一、大陆手机设计公司现状

- 二、2019年手机设计公司市场环境分析
- 三、手机设计公司寻求新型器件
- 四、手机设计公司发展策略分析
- 第三节 手机设计技术的最新动态
 - 一、在TD-SCDMA手机设计中满足T3R4的要求
 - 二、单芯片45纳米多模解决方案
 - 三、4通道多点LVDS收发器DS91M040
 - 四、LTE芯片开发情况
 - 五、微型滤波器降低音乐手机蜂窝噪声
 - 六、手机PCB抄板线距趋势的发展方向
 - 七、生活细节对手机设计的影响分析

第二部分 手机行业分析

第三章 手机行业发展分析及预测

第一节 2015-2019年中国手机市场分析

- 一、2017年中国手机市场回顾
- 二、2019年中国手机市场分析预测
- 三、2015-2019年移动电话机产量分析

第二节 2019年中国手机市场发展结构分析

- 一、市场概述及主要观点
- 二、品牌结构分析
- 三、区域结构分析
- 四、产品结构分析
- 五、价格走势研究

第三节 2019年中国手机售后服务产业发展情况

- 一、2019年中国手机售后服务产业发展现状与趋势
- 二、手机售后服务专业化趋势逐渐增强
- 三、2019年中国手机用户售后服务满意度调查

第四节 2019年中国手机市场用户调查分析

- 一、基本特征
- 二、消费能力
- 三、工作信息

四、兴趣爱好

五、研究结论

第五节 手机市场发展趋势及预测

一、中国手机市场未来的增长点分析

二、手机产业发展特点及趋势

三、TD产业现状及未来展望

四、2019年GPS手机市场回顾

五、2019年全球无线通信市场五大趋势预测

六、2019年中国电视手机市场市场规模预测

第三部分 手机设计产业链及企业分析

第四章 手机设计硬件平台分析

第一节 手机硬件市场概况

一、三星开发WiMax和LTE手机芯片

二、联发科展讯投身CMMB手机芯片

三、手机电池标准制定缓慢

四、手机芯片市场格局分析

五、智能手机电源管理芯片走向集成

六、TD-SCDMA手机芯片存在的问题

七、LDO在手机设计中的应用

第二节 QUALCOMM(高通)

一、公司简介

二、2019年高通携手宇达电

三、2019年高通的热门技术分析

四、高通停止对下一代超移动宽带(UMB)无线技术的研发

五、2019年高通财务状况

第三节 TI(德州仪器)

一、公司简介

二、德州仪器推出新型RS-485收发器

三、2019年德州仪器经营状况

四、2019年经营状况分析

第四节 飞思卡尔

- 一、公司简介
- 二、飞思卡尔与索尼合作
- 三、迈凯轮、飞思卡尔半导体共同研发KERS
- 四、飞思卡尔2019年中期将推出新手机芯片

第五节 爱立信公司

- 一、公司简介
- 二、索尼爱立信新品台湾布局
- 三、爱立信新建研发机构情况
- 四、爱立信和Intel的防盗新技术
- 五、索尼爱立信多平台战略遭质疑

第六节 Philips (飞利浦)

- 一、公司简介
- 二、飞利浦收购深圳金科威情况
- 三、冠捷科技收购飞利浦显示器业务

第七节 Infineon (英飞凌)

- 一、公司简介
- 二、2018财年第四季度英飞凌财务状况
- 三、英飞凌投资者撤离

第八节 Intel (英特尔)

- 一、公司简介
- 二、2019年英特尔的地方渠道策略
- 三、2019年英特尔的中国发展动向
- 四、英特尔启动“英特尔e商路”计划
- 五、英特尔积极走进存储市场

第九节 ST (意法半导体)

- 一、意法半导体在中国
- 二、2019年公司经营情况
- 三、意法半导体将关闭旗下意大利工厂
- 四、意法半导体启动中国最大家庭民生计量项目

第十节 华为

- 一、公司简介
- 二、2019年华为移动设备部门动向

三、2019年华为订单销售额预测

第十一节 Renesas(瑞萨)

- 一、瑞萨的新中国战略分析
- 二、瑞萨新品的国际化策略
- 三、2019年瑞萨的中国营销布局
- 四、瑞萨向德国企业出售当地半导体前工序工厂
- 五、日本瑞萨将提升在华芯片产能

第十二节 Broadcom

- 一、Broadcom交换机芯片方案助中小企业网络
- 二、Broadcom发力新兴市场情况
- 三、博通三季度净利情况
- 四、博通下调第四季财测
- 五、博通收购AMD数字电视芯片业务

第五章 手机软件及操作系统

第一节 手机软件行业市场发展分析

- 一、手机行业产业链状况
- 二、手机应用软件行业分析
- 三、手机软件市场新格局
- 四、国产手机软件商机遇分析
- 五、手机安全软件市场发展状况及前景
- 六、手机杀毒软件市场商机分析

第二节 手机软件平台分析

- 一、Java
- 二、Brew
- 三、.NET

第三节 Windows Mobile

- 一、Windows Mobile之基本介绍篇
- 二、2019年Windows Mobile智能手机回顾与展望
- 三、微软调整Windows Mobile战略状况
- 四、Windows Mobile 7平台2019年发布

第四节 Linux OS

- 一、Linux手机操作系统介绍
- 二、Linux发展前景分析
- 三、Verizon携手Mozilla 力挺Linux手机软件平台
- 四、诺基亚携手Linux
- 五、2019年Linux手机操作系统市场份额预测

第五节 部分其它手机OS开发商

- 一、移软科技有限公司
- 二、凯思昊鹏软件工程有限公司
- 三、科银京成技术公司
- 四、普天慧讯公司
- 五、深圳微逻辑电子有限公司
- 六、风河系统公司（WindRiver）

第六节 手机软件开发商

- 一、汉王科技股份有限公司
- 二、字源软件技术有限公司
- 三、南宁活码软件有限公司
- 四、特捷通讯公司（Tegic）
- 五、国笔科技有限公司
- 六、珠海盈创科技发展有限公司

第六章 手机设计总体方案提供商

第一节 Techfaith（德信无线）

- 一、公司简介
- 二、2019年公司经营状况
- 三、德信无线首度在中国推出谷歌Android手机
- 四、公司业务模式的优势

第二节 晨讯科技集团有限公司

- 一、公司简介
- 二、晨讯科技在逆市扩张分析
- 三、2019年公司经营状况

第三节 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司

- 一、公司简介

二、公司发展策略

三、公司定制化路线分析

第四节 其他手机设计总体方案提供商

- 一、上海禹华通信技术有限公司
- 二、经纬科技有限公司
- 三、上海毅仁信息科技有限公司
- 四、深圳埃立特通讯设备集团有限公司
- 五、深圳金立通信设备有限公司
- 六、深圳友利通电子有限公司
- 七、杰特电信控股有限公司
- 八、科维电气有限公司
- 九、龙旗集团有限公司
- 十、恒信通信网元通信技术有限公司
- 十一、中电奥盛移动通信科技有限公司
- 十二、浙江华立通信集团有限公司
- 十三、上海精佑通信技术有限公司

第七章 手机设计模块提供商

第一节 模块提供商

- 一、精成通移动技术(深圳)有限公司
- 二、意讯科技有限公司
- 三、上海展讯通信有限公司
- 四、北高智科技有限公司

第二节 工业设计和外观设计厂商

- 一、上海意岭产品设计有限公司
- 二、迪欧吉欧数字视觉技术有限责任公司
- 三、上海木马设计有限公司
- 四、上海龙域设计公司
- 五、上海广辰工业设计有限公司
- 六、创宇国际股份有限公司

第八章 中国台湾手机OEM/ODM厂商

第一节 鸿海精密工业股份有限公司

一、集团简介

二、富士康拟收购手机设计公司龙旗情况

三、鸿海集团16万工人内迁

第二节 明基(中国)电通集团

一、公司简介

二、2019年公司手机发展动向

三、公司市场营销策略

第三节 华冠通讯股份有限公司

一、公司简介

二、2019年公司动态

三、公司导入Rational 解决版本控制及流程追踪问题

第四节 广达计算机股份有限公司

一、公司情况

二、公司计划挥军医疗设备与汽车电子市场

三、公司最新动态

第五节 宏达国际电子股份有限公司

一、公司情况

二、公司智能手机发展状况

三、公司最新动态

第六节 华宝通讯公司

一、公司简介

二、公司2019年手机出货目标降低

三、公司向摩托罗拉发运PDA手机情况

四、公司移动WiMAX产品线发展情况

第七节 英华达

一、公司简介

二、2019年公司携手信威

三、公司市场重心转移

第八节 启基科技股份有限公司

一、公司简介

二、公司核心竞争力

三、2019年公司GooglePhone产品

第九章 全球著名手机设计厂商

第一节 韩国手机厂商

一、BELLWAVE（贝尔威夫）

二、INNOSTREAM

三、Pantech&Curitel

第二节 Flextronics（伟创力）

一、公司简介

二、公司收购主板制造商Iwill

三、伟创力应对贸易战策略分析

第三节 IDEO公司

一、公司简介

二、Idea的人性化设计

第四节 SAGEM（法国）

一、公司简介

二、公司P'9522新机曝光

三、Sagem Orga欲推带导航功能的SIM卡

第四部分 手机设计行业发展趋势

第十章 手机设计发展趋势（）

第一节 2020-2026年中国手机设计行业发展趋势

一、2019年中国手机市场发展预测

二、2019年中国手机出货量预测

三、2020-2026年手机制造行业技术趋势

四、2020-2026年中国手机芯片市场发展趋势分析

第二节 2020-2026年手机设计趋势分析

一、下一代手机设计中的功能趋势

二、未来的高端手机功能分析

三、下一代手机设计发展趋势

第三节 下一代多媒体手机对差异化设计的要求

一、无缝切换和射频隔离是设计关键

二、灵敏度和低功耗是手机设计的要点

三、下一代手机的操作系统需要支持多核

图表目录：

图表：手机设计的三个特点

图表：手机设计产业链结构图

图表：2015-2019年中国IDH手机出货量预测(以百万台计)

图表：TD-SCDMA系统中T3R4的形式 MAX2392解决方案

图表：MAX2392高通滤波电路的原理图

图表：利用MAX2392满足T3R4的时隙控制要求

图表：2015-2019年手机线路变化趋势

图表：2019年中国手机终端市场季度销量变化情况

图表：2015-2019年中国移动通信用户月度净增长情况

图表：2019年中国手机市场最受用户关注的15大品牌分布

图表：2019年最受用户关注的前十大手机品牌关注比例变化

图表：2019年音乐手机与智能手机关注比例分布

图表：2019年音乐手机与智能手机用户关注比例走势

图表：2019年不同像素手机关注比例分布

图表：2019年不同像素手机关注比例走势

图表：2019年不同价位区间手机关注比例分布

图表：2019年不同价位手机关注比例走势

图表：2019年整体手机市场价格指数走势

图表：2019年音乐手机与智能手机价格指数走势对比

图表：2019年主流像素拍照手机价格指数走势对比

图表：2019年整体手机市场均价走势

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202008/180537.html>